

【1. 適用範囲 SCOPE】

本仕様書は、_____殿 に納入する

MicroClasp 2.0mm ピッチ 電線対基板用コネクタ (一列品) _____ について規定する。

This product specification covers the performance requirements for MicroClasp 2.0mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR (Single row) series.

【2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER】

製品名称 Product Name	製品型番 Part Number	図面番号 Drawing Number
リセプタクル ターミナル Receptacle Terminal	59370-8*00	SD-59370-004 PSD 001
プラグ ハウジングアッセンブリ パーティカルタイプ Plug Housing Assembly Vertical	55932-****	SD-55932-002
プラグ ハウジングアッセンブリ ライトアングルタイプ Plug Housing Assembly Right Angle	55935-****	SD-55935-005
リセプタクル ハウジング Receptacle Housing	51382-****	SD-51382-002
リセプタクル リテーナー Receptacle Retainer	500638-**07	SD-500638-001

* : 図面参照 Refer to the drawing

REV.	1	A															
SHEET	1-17	1-17															
REVISE ON PC ONLY					TITLE:												
A					MicroClasp 2.0mm PITCH W/B CONN. SINGLE ROW CONNECTOR												
					製品仕様書												
RELEASED 626873 '19/11/06 S. OKUMURA					THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION												
REV.	DESCRIPTION																
DESIGN CONTROL J				STATUS		WRITTEN BY: SOKUMURA01		CHECKED BY: SAKIYAMA		APPROVED BY: KOMURAKAMI		DATE: 2018/06/14					
DOCUMENT NUMBER 513820000-PS					DOC. TYPE PS		DOC. PART 001		CUSTOMER GENERAL MARKET						SHEET 1 OF 17		
EN-127(2015-12)																	

項 目 Item	規 格 Standard	
最大許容電圧 Allowable Voltage (MAX.)	250 V	[AC (実効値 rms) / DC]
最大許容電流及び適用電線 Allowable Current (MAX.) and Applicable wires	AWG#22	2.5 A
	AWG#24	2.0 A
	AWG#26	1.5 A
	AWG#28	1.0 A
使用温度範囲*1*2*3 Ambient Temperature Range	- 40℃ ~ + 105℃ 低温において氷結しないこと Not freeze in low temperature	

Non-operating connectors after reflow must follow the operating temperature range condition.

This includes the terminal temperature rise generated by conducting electricity.

Applicable wires must also meet the specified temperature range.

	REVISE ON PC ONLY		TITLE: MicroClasp 2.0mm PITCH W/B CONN. SINGLE ROW CONNECTOR 製品仕様書			
	A	SEE SHEET 1 OF 17				
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER 513820000-PS			DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL MARKET	SHEET 2 OF 17
EN-127(2015-12)						

【4. 性能 PERFORMANCE】

4 - 1. 電気的性能 Electrical Performance

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement
4-1-1	接触抵抗 Contact Resistance	コネクタを嵌合させ、開放電圧 20mV 以下、短絡電流 10mA以下にて測定する。 (JIS C5402 5.4) Mate connectors and measure by dry circuit, 20mV MAX., 10mA MAX. (JIS C5402 5.4)	20 milliohm MAX.
4-1-2	絶縁抵抗 Insulation Resistance	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に、DC 500Vを印加し測定する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302) Mate connectors and apply 500V DC between adjacent terminal or ground. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302)	1000 Megaohm MIN.
4-1-3	耐電圧 Dielectric Strength	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に、AC (rms) 1000V (実効値)を1分間 印加する。 (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Mate connectors and apply 1000V AC (rms) for 1 minute between adjacent terminal or ground. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	製品機能を損なう異常なきこと No Damage on function
4-1-4	圧着部接触抵抗 Contact Resistance On Crimped Portion	ターミナルに適合電線を圧着し、開放電圧20mV 以下、短絡電流10mA以下にて測定する。 Crimp the applicable wire to the terminal, measure by dry circuit, 20mV MAX, 10mA MAX.	5 milliohm MAX.

REVISE ON PC ONLY

A

SEE SHEET 1 OF 17

TITLE:

MicroClasp 2.0mm PITCH W/B CONN.
SINGLE ROW CONNECTOR

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER
513820000-PS

DOC. TYPE
PS

DOC. PART
001

CUSTOMER
GENERAL MARKET

SHEET
3 OF 17

4 - 2. 機械的性能 Mechanical Performance

項 目 Item		条 件 Test Condition		規 格 Requirement
4-2-1	挿入力及び抜去力 Insertion and Withdrawal Force	毎分25±3mmの速さで挿入、抜去を行う。なお、 ロック機構は除去した状態で測定する。 Insert and withdraw connectors at the speed rate of 25±3mm/minute. The measurement condition is that samples which removed the housing lock are used.		第6項参照 Refer to paragraph 6
4-2-2	圧着部引張強度 Crimping Pull out Force	圧着されたターミナルを治具に固定 し、電線を軸方向に毎分 25±3mm の 速さで引っ張る。(JIS C5402 6.8) Fix the crimped terminal to the jig, apply axial pull out force on the wire at the speed rate of 25±3mm/minute. (JIS C5402 6.8)	AWG#22	39.2 N { 4.0 kgf } MIN.
			AWG#24	29.4 N { 3.0 kgf } MIN.
			AWG#26	19.6 N { 2.0 kgf } MIN.
			AWG#28	9.8 N { 1.0 kgf } MIN.
4-2-3	圧着端子挿入力 Crimp Terminal Insertion Force	圧着されたターミナルをハウジングに挿入する。 Insert the crimped terminal into the housing.		9.8 N { 1.0 kgf } MAX.
4-2-4	圧着端子保持力 Crimp Terminal Retention Force	ハウジングに装着した圧着されたターミナルを、 毎分 25±3mm の速さで軸方向に引っ張る。 Apply axial pull out force at the speed rate of 25±3mm/minute on the crimped terminal assembled in the housing.		9.8 N { 1.0 kgf } MIN.
4-2-5	HDR端子保持力 Header Terminal Retention Force	ハウジングに装着されたターミナルを、毎分 25±3mm の速さで軸方向に引っ張る。 Apply axial push force at the speed rate of 25±3mm/minute on the fitting nail assembled in the housing.		9.8 N { 1.0 kgf } MIN.
4-2-6	ハウジングロック 強度 (ポジティブロック) Housing Lock Strength (Positive Lock)	コネクタを嵌合させ、ロックを解除せずに毎分 25±3mm の速さで軸方向に引っ張る。 Mate connectors and apply axial pull out force at the speed rate of 25±3mm /minute.		Less than 5 CKT. 19.6 N { 2.0 kgf } MIN. More than 6 CKT. 29.4 N { 3.0 kgf } MIN.
4-2-7	リテーナー装着力 Retainer Insertion Force	毎分25±3mmの速さでハウジングにリテーナーを 装着する。 Insert a retainer into housing at the speed rate of 25±3mm/min.		19.6 N { 2.0kgf } MAX.

A

SEE SHEET 1 OF 17

REV.

DESCRIPTION

TITLE:

MicroClasp 2.0mm PITCH W/B CONN.
SINGLE ROW CONNECTOR

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC
TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER
513820000-PS

DOC. TYPE
PS

DOC. PART
001

CUSTOMER
GENERAL MARKET

SHEET
4 OF 17

4 - 3. そ の 他 Environmental Performance and Others

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-1	繰り返し挿抜 Repeated Insertion/ Withdrawal	1分間10回以下の速さで挿入、抜去を30回繰り返す。 Insert and withdraw connectors 30 cycles repeatedly by the rate of less than 10 cycles per minute.	接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	コネクタを嵌合させ、全ての圧着端子を直列に接続し最大許容電流で熱平衡に達した時の温度上昇を測定する。(UL 498) Mate connectors and all crimp terminals shall be connected in a direct series. The temperature rise shall be measured when the terminal reaches terminal equilibrium allowable current. (UL498)	温度上昇 Temperature- rise	30 °C MAX.
4-3-3	耐振動性 Vibration	コネクタを嵌合させ、DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な 3方向に 掃引割合 10~55~10 Hz/分、全振幅 1.5mm の振動を各2時間 加える。(ケーブルは固定すること) (JIS C 60068-2-6/MIL-STD-202 試験法 201) Mate connectors and subject to the following vibration conditions, for a period of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1mA during the test. (Fix the cable at test.) Amplitude : 1.5mm P-P Frequency : 10~55~10 Hz in 1 minute. Duration : 2 hours in each X.Y.Z.axes. (JIS C 60068-2-6/MIL-STD-202 Method 201)	外観 Appearance	製品機能を損なう異常なきこと No Damage on function
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
			瞬断 Discontinuity	1.0 microsecond MAX.
4-3-4	耐衝撃性 Shock	コネクタを嵌合させ、DC 1mA 通電状態にて、テストパルス半周期、嵌合軸を含む互いに垂直な 6方向 に 490m/s ² { 50G }、作用時間11msの衝撃を各3回、合計18回加える。 (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 試験法 213) Mate connectors and subject to the following shock conditions. 3 shocks shall be applied along 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1 mA current during the test. (Total of 18 shocks) Test pulse : Half Sine Peak value : 490 m/s ² (50 G) Duration : 11 ms (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 Method 213)	外観 Appearance	製品機能を損なう異常なきこと No Damage on function
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
			瞬断 Discontinuity	1.0 microsecond MAX.

REVISE ON PC ONLY

A

SEE SHEET 1 OF 17

TITLE:

MicroClasp 2.0mm PITCH W/B CONN.
SINGLE ROW CONNECTOR

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER
513820000-PS

DOC. TYPE
PS

DOC. PART
001

CUSTOMER
GENERAL MARKET

SHEET
5 OF 17

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-5	耐熱性 Heat Resistance	コネクタを嵌合させ、125±2℃の雰囲気中に250時間放置後取り出し、1～2時間 室温に放置する。 (MIL-STD-202 試験法108) Mate connectors and expose to 125±2℃ for 250 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (MIL-STD-202 Method 108)	外 観 Appearance	製品機能を損なう異常なきこと No Damage on function
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-6	耐寒性 Cold Resistance	コネクタを嵌合させ、-40±3℃の雰囲気中に240時間放置後取り出し、1～2時間室温に放置する。 Mate connectors and expose to -40±3℃ for 240 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed.	外 観 Appearance	製品機能を損なう異常なきこと No Damage on function
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-7	耐湿性 Humidity	コネクタを嵌合させ、40±2℃、相対湿度90～95%の雰囲気中に240時間放置後取り出し、1～2時間室温に放置する。 (MIL-STD-202 試験法103) Mate connectors and expose to 40±2℃, relative humidity 90 to 95% for 240 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (MIL-STD-202 Method 103)	外 観 Appearance	製品機能を損なう異常なきこと No Damage on function
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
			耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3項満足のこと Must meet 4-1-3
			絶縁抵抗 Insulation Resistance	100 Megaohm MIN.

	REVISE ON PC ONLY		TITLE: MicroClasp 2.0mm PITCH W/B CONN. SINGLE ROW CONNECTOR 製品仕様書			
	A	SEE SHEET 1 OF 17				
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER 513820000-PS			DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL MARKET	SHEET 6 OF 17
EN-127(2015-12)						

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-8	温度サイクル Temperature Cycling	コネクタを嵌合させ、-55±3℃に30分、 +125±2℃に30分、これを1サイクルとし、 25サイクル 繰り返す。 但し、温度移行時間は3分以内とする。 試験後1～2時間室温に放置する。 (JIS C60068-2-14) Mate connectors and subject to the following conditions for 25 cycles. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. 25 cycles of : a) - 55±3℃ 30 minutes b) +125±2℃ 30 minutes Shift time : Within 3 minutes (JIS C60068-2-14)	外 観 Appearance	製品機能を損なう 異常なきこと No Damage on function
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
			耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3項 満足のこと Must meet 4-1-3
			絶縁抵抗 Insulation Resistance	100 Megaohm MIN.
4-3-9	塩水噴霧 Salt Spray	コネクタを嵌合させ、35±2℃ にて 5±1% 重量比の塩水を 48±4時間噴霧し、試験後 常温で水洗いした後、室温で乾燥させる。 (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 試験法101) Mate connectors and expose to the following salt mist conditions. Upon completion of the exposure period, salt deposits shall be removed by a gentle wash or dip in running water, after which the specified measurements shall be performed. NaCl solution Concentration : 5±1 % Spray time : 48±4 hours Ambient temperature : 35±2 °C (JIS 60068-2-11/MIL-STD-202 Method 101)	外 観 Appearance	製品機能を損なう 異常なきこと No Damage on function
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-10	亜硫酸ガス SO ₂ Gas	コネクタを嵌合させ、40±2℃にて 50±5ppmの亜硫酸ガス中に24時間放置する。 Mated connectors and expose to the conditions of 50±5ppm SO ₂ gas ambient temperature 40±2°C for 24 hours.	外 観 Appearance	製品機能を損なう 異常なきこと No Damage on function
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.

REVISE ON PC ONLY

A

SEE SHEET 1 OF 17

TITLE:

MicroClasp 2.0mm PITCH W/B CONN.
SINGLE ROW CONNECTOR

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC
TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER

513820000-PS

DOC. TYPE

PS

DOC. PART

001

CUSTOMER

GENERAL MARKET

SHEET

7 OF 17

():	参考規格	Reference	Standard
{ }:	參考單位	Reference	Unit

図面参照 Refer to the drawing.

	REVISE ON PC ONLY		TITLE: MicroClasp 2.0mm PITCH W/B CONN. SINGLE ROW CONNECTOR 製品仕様書			
	A	SEE SHEET 1 OF 17				
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER 513820000-PS			DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL MARKET	SHEET 8 OF 17
EN-127(2015-12)						

極数 No.of CKT	単位 UNIT	挿入力 (最大値) Insertion (MAX.)			抜去力 (最小値) Withdrawal (MIN.)		
		初 回 1st	6回目 6th	30回目 30th	初 回 1st	6回目 6th	30回目 30th
2	N {kgf}	7.5 {0.77}	9.0 {0.92}	9.0 {0.92}	0.9 {0.10}	0.9 {0.10}	0.9 {0.10}
3	N {kgf}	11.7 {1.20}	13.2 {1.35}	13.2 {1.35}	1.4 {0.15}	1.4 {0.15}	1.4 {0.15}
4	N {kgf}	15.9 {1.63}	17.4 {1.78}	17.4 {1.78}	1.9 {0.20}	1.9 {0.20}	1.9 {0.20}
5	N {kgf}	20.1 {2.06}	21.6 {2.21}	21.6 {2.21}	2.4 {0.25}	2.4 {0.25}	2.4 {0.25}
6	N {kgf}	24.4 {2.49}	25.8 {2.64}	25.8 {2.64}	2.9 {0.30}	2.9 {0.30}	2.9 {0.30}
7	N {kgf}	28.6 {2.92}	30.0 {3.07}	30.0 {3.07}	3.4 {0.35}	3.4 {0.35}	3.4 {0.35}
8	N {kgf}	32.8 {3.35}	34.3 {3.50}	34.3 {3.50}	3.9 {0.40}	3.9 {0.40}	3.9 {0.40}
9	N {kgf}	37.0 {3.78}	38.5 {3.93}	38.5 {3.93}	4.4 {0.45}	4.4 {0.45}	4.4 {0.45}
10	N {kgf}	41.2 {4.21}	42.7 {4.36}	42.7 {4.36}	4.9 {0.50}	4.9 {0.50}	4.9 {0.50}
11	N {kgf}	45.4 {4.64}	46.9 {4.79}	46.9 {4.79}	5.3 {0.55}	5.3 {0.55}	5.3 {0.55}
12	N {kgf}	49.6 {5.07}	51.1 {5.22}	51.1 {5.22}	5.8 {0.60}	5.8 {0.60}	5.8 {0.60}
13	N {kgf}	53.9 {5.50}	55.3 {5.65}	55.3 {5.65}	6.3 {0.65}	6.3 {0.65}	6.3 {0.65}
14	N {kgf}	58.1 {5.93}	59.5 {6.08}	59.5 {6.08}	6.8 {0.70}	6.8 {0.70}	6.8 {0.70}
15	N {kgf}	62.3 {6.36}	63.7 {6.51}	63.7 {6.51}	7.3 {0.75}	7.3 {0.75}	7.3 {0.75}

REVISE ON PC ONLY		TITLE: MicroClasp 2.0mm PITCH W/B CONN. SINGLE ROW CONNECTOR
A	SEE SHEET 1 OF 17	
		製品仕様書
REV.	DESCRIPTION	
		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER	DOC. TYPE	DOC. PART	CUSTOMER	SHEET
513820000-PS	PS	001	GENERAL MARKET	9 OF 17

【7. 注記 NOTES.】

1. コネクタの嵌合を取り外す際は、必ずロックを解除して行ってください。
When connectors are unmated, positive locks shall be released.
2. 本製品のプラスチック部に黒点、気泡等が確認される場合や色合いが異なる場合（経年変化によるハウジングの変色を含む）が御座いますが、製品性能に影響は御座いません。
There is no influence in the product performance though the black spot or bubble etc. might be confirmed to the plastic part of this product and the shade might be different (discoloration by secular distortion etc.).
3. 本製品は錫めっきを使用している為、外観に摺動痕がつく場合が御座いますが、製品性能に影響は御座いません。
The wound of friction might adhere to externals because the tin plating is used for the tail and nail.
There is no influence in the product performance.
4. 本製品のハウジング及びめっき表面に多少の傷が確認される場合がありますが、製品性能に影響は御座いません。
A few scratches may be confirmed to the surface of the housing and the plating of this product.
There is no problem in the product performance.
5. 本製品のプラスチック部が紫外線により変色する場合がありますが、製品性能には問題御座いません。
Discoloration of the plastic part of this product can result from exposure to ultraviolet light.
There is no problem in the product performance.
6. 本製品を結露・水濡れが発生する環境でのご使用の場合は、適切な防滴処置をお願い致します。
結露・水濡れにより、回路間で絶縁不良を起こす可能性が御座います。
When this product is used at a place where exposure to water could be expected, please handle with appropriate care to avoid damage from water.
There is a possibility of causing insulated malfunction between the circuits.
7. コネクタの性能を損なう恐れがある為、コネクタの洗浄は、行わないでください。
Please do not conduct any washing process on the connectors because it may damage the product's function.
8. 本製品をご使用時に取り付けられた電線・プリント基板の共振や、機器の回転構造や可動部分の動作によりコネクタ嵌合部（接点部）が常に動いてしまう状態での御使用は避けてください。
接触部の摺動磨耗等による接触不良の原因となります。従って、機器内で電線・プリント基板を固定し、共振を抑える等の処置をお願い致します。
Please do not use the connectors in a condition where the wire, PWB, or the contact area is experiencing a sympathetic vibration of wires and PWB, and constant movement of devices.
This may cause a defect in the contact due to the contact area being worn down.
Therefore, please fix wires and PWB on the chassis, and reduces sympathetic vibration.
9. コネクタ嵌合状態で基板の持ち運び等コネクタに負荷が掛かる作業は行わないようにしてください。
コネクタ破損等の原因となる場合が御座います。
Please do not do work that the load hangs in the connectors like the carrying of the substrate etc. with the connectors engages.
There is a case where it causes the connectors damage etc.

	REVISE ON PC ONLY		TITLE: MicroClasp 2.0mm PITCH W/B CONN. SINGLE ROW CONNECTOR 製品仕様書			
	A	SEE SHEET 1 OF 17				
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER 513820000-PS			DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL MARKET	SHEET 10 OF 17
EN-127(2015-12)						

10. 嵌合後、コネクタピッチ方向、スパン方向及び回転方向への負荷がかかるような動作またはセッとはしないでください。
コネクタ破壊やはんだクラックを引き起こします。
After mated the connectors, please do not allow the PWBs to apply pressure on the connectors in either the pitch direction, the span direction or rotational direction. It may cause damage to the connectors and may crack the soldering.
11. 本製品及び加工工程品（仕掛品）や加工品（ハーネス等）の梱包及び輸送・保管時にはコネクタに負荷が加わらないようご注意ください。変形、破損などの原因となり、コネクタの性能不良の原因となります。
Please try to prevent any external forces or shock from being applied to the connectors while the cable assembly is in process, when it is being packaged, or while it is in transportation. This may cause deformation and damage to the connectors and cause a defect in the product's performance.
12. 本製品をご使用時には、1PIN当りの定格以上の電流を複数の回路に分岐しての使用は避けてください。
When using this product, please ensure that the specification for rated current per circuit is followed. Do not allow the sum of the current used on several circuits to exceed the maximum allowable current.
13. 活電状態の電気回路で、挿入、抜去ができることを前提に作られておりません。
スパーク等による危険の発生、性能不良につながりますので、活電状態での挿入、抜去はしないでください。
This product is not designed for the mating and unmating of the connectors to be performed under the condition of an active electrical circuit. It may cause a spark and product defect if the connectors are mated and unmated in this way.
14. コネクタに適用できる電線は、原則として錫めっきつき付軟銅撚り線です。
その他の電線の使用については別途ご確認ください。
The applicable wire for this connectors, in principle, is tin-plated copper stranded wire. Please consult us and evaluate it in advance when using other wires.
15. コネクタに外力が加わらないようにクリアランスをあけた筐体構造にしてください。
Please keep enough clearance between connectors and chassis of your application in order not to apply pressure on the connectors.
16. 電線の結束はコネクタから50mm以上のところで、電線に加わる力が均一になるようにしてください。ハーネス品で電線一本（又は特定の数本）に力が加わらない様にしてください。
Please tie the cable at least 50mm away from the edge of the connectors and try to ensure that the force is applied evenly on all of the wires.
17. 治具等を使用して圧着端子を抜いた場合には、ランスが変形し強度が低下し端子を再装着後の端子保持力が極端に低下します。そのため、圧着端子のリペアの際には新しいハウジングを必ず使用してください。
When extracting a crimp terminal from the housing using a jig, it may deform the housing lance and therefore reduce the terminal retention force enormously after re-inserting of the terminal. Therefore, please ensure to use a new housing after repairing the crimp terminals.

REVISE ON PC ONLY		TITLE: MicroClasp 2.0mm PITCH W/B CONN. SINGLE ROW CONNECTOR 製品仕様書			
A	SEE SHEET 1 OF 17				
REV.	DESCRIPTION				
		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER 513820000-PS		DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL MARKET	SHEET 11 OF 17
EN-127(2015-12)					

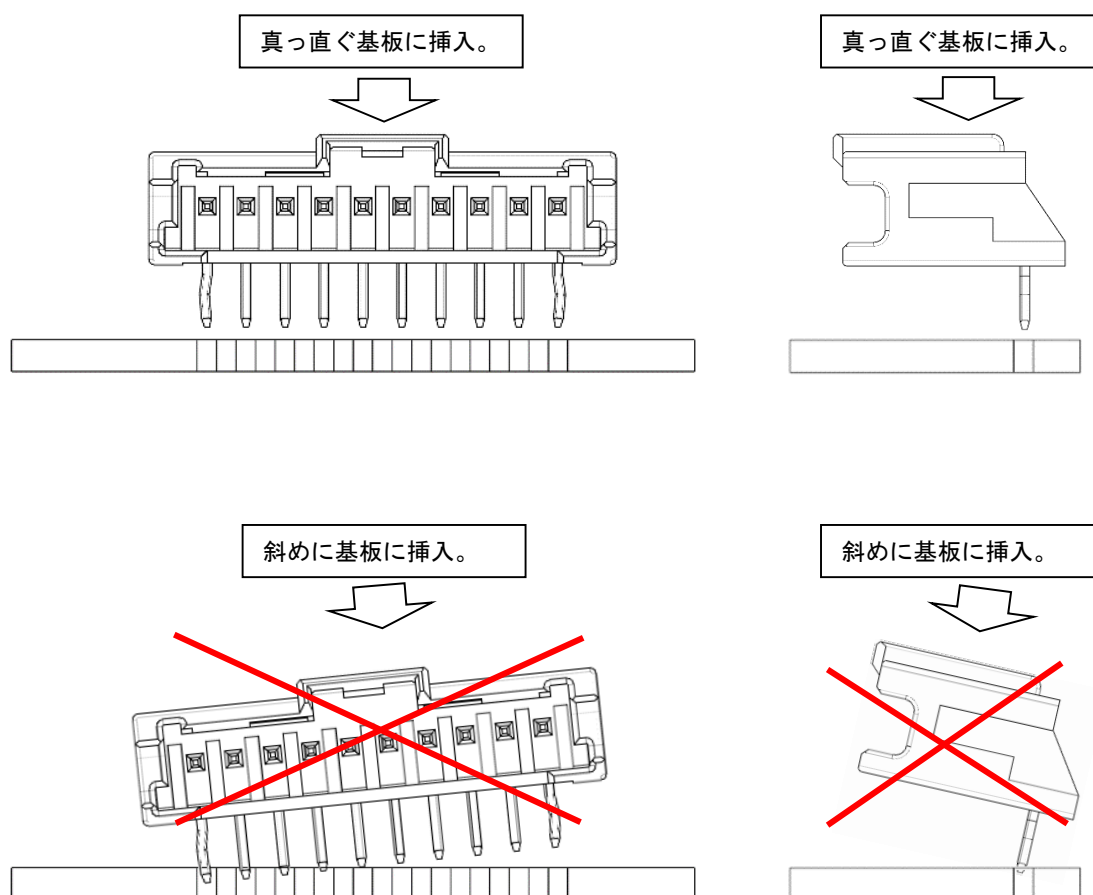
18. ハーネス加工品及びコネクタ嵌合後の電線の引き回しの際、引張りによる力が加わりますと、接点部、結線部（圧着部）やロック部（端子ロック部）が損傷を受け、接触不良の原因となります。
電線の引回し配線をされる場合、コネクタに無理な外力が加わらないように、電線に緩みを持たせ、余裕を持たせる処置をしてください。
The cable assembly should not have a constant stress or pulling force applied on it when it is in the mated condition. This phenomenon may damage the contact area or wiring area (crimping).
Therefore, when designing the wire positioning, please ensure that there is enough length of wire to avoid stress on the connectors.
19. 電線はまとめて軽くつかみ、リセプタクルハウジングのロックに指を添え、指の平を用いて、ロック解除用バーを押してロックを完全に解除してから、ゆっくり、軸方向にまっすぐに引き抜いてください。
また、斜めにこじりながら抜くことは避けてください。コネクタを破損させる恐れが御座います。
Please hold wires all together lightly. After releasing lock completely by attaching fingers to the lock and pushing bar for releasing lock using flat part of finger, please withdraw receptacle housing slowly, axially and straightly. Please avoid withdrawing them with an angle and roughly. That might cause damage to connector.
20. ハウジングのロック部やランス部などの可動部、及び端子を故意に変形させないでください。
製品性能が満足出来ない原因となります。
Do not deform the movable part as lock part and lance part of Plug, HS'G and terminals on purpose.
It would lead to product failure.
21. はんだ実装部の未はんだは、ターミナル脱落、ピン間ショート、ターミナル座屈、またコネクタ基板からの外れが懸念されます。従って全てのターミナルテール部及びにはんだ付けを行ってください。
If you leave any soldering area on this product open, there may be the possibility of a missing terminal short circuiting between pins, terminal buckling or the potential for the connectors to come off of the PWB.
Therefore, please solder all of the terminals on the PWB.
22. 実装機によってコネクタに負荷が加わると変形、破損する場合がありますので事前にご確認ください。
If there is accidental contact with the connectors while it is going through the reflow machine, there may be deformation or damage caused to the connectors. Please check to prevent this.
23. 基板実装前後に端子に触らないでください。
Please do not touch the terminals before or after mounted the connectors onto the PWB.
24. 基板実装後に基板を直接積み重ねない様に注意してください。
Please do not stack the PWB directly after mounted the connectors on it.
25. 実装後において手はんだコテによるリペアを行なう際は、必ず仕様書掲載の条件以内で行なってください。
条件を超えて実施した場合、端子の抜け、接点ギャップの変化、モールドの変形、溶融等が原因により破損の原因になります。
Please conduct it under the condition of the specifications when repairing by hand soldering iron after mounting. In the case of practicing beyond the condition, the backlash, the change in the contact gap, the deformation of the mold and the melting, etc. may cause damage.

REVISE ON PC ONLY		TITLE: MicroClasp 2.0mm PITCH W/B CONN. SINGLE ROW CONNECTOR 製品仕様書			
A	SEE SHEET 1 OF 17				
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER 513820000-PS		DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL MARKET	SHEET 12 OF 17
EN-127(2015-12)					

26. はんだコテによる手修正を行なう際、過度のはんだやフラックスを使用しないでください。はんだ上がりやフラックス上がりにより接触、機能不良に至る場合が御座います。
When conducting manual repairs using a soldering iron, please do not use more solder and flux than needed. This may cause solder wicking and flux wicking issues, and it will eventually cause a contact defect and functional issues.
27. コネクタのみで基板を支えることは避け、コネクタ以外での基板固定対策を行ってください。
Please do not use the connectors alone to provide mechanical support for the PWB.
Please ensure that there is a fixed structure on the phone chassis or other component support for the PWB.
28. 弊社の推奨基板パターン寸法を変更して設計を行なう際は、致命的な不良の原因にもなりますのであらかじめご相談ください。
In the case of changing our recommended board pattern size and designing, please consult in advance because it may cause a fatal defect.
29. 本品の一般性能確認はガラスエポキシ基板にて実施していますので、フレキシブル基板等の特殊な基板へ実装してご使用の際は、別途ご相談願います。
It is necessary to consult separately when mount product on a special PWB or FPC.

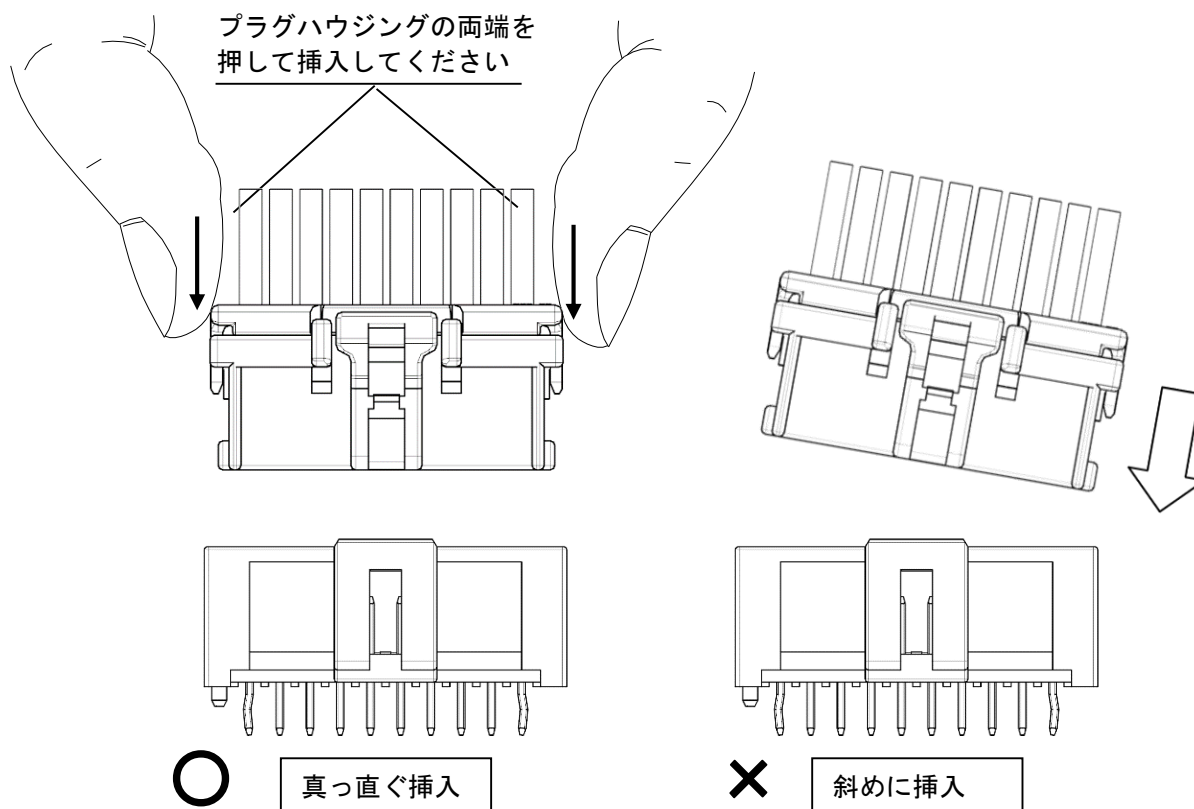
	REVISE ON PC ONLY		TITLE: MicroClasp 2.0mm PITCH W/B CONN. SINGLE ROW CONNECTOR 製品仕様書			
	A	SEE SHEET 1 OF 17				
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER 513820000-PS			DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL MARKET	SHEET 13 OF 17
EN-127(2015-12)						

30. コネクタを基板に対して垂直に真っ直ぐ挿入してください。斜めにしたりコジリを加えたりしないでください。
※コネクタを保持する際にはコンタクトに触れることの無い様に御注意ください。
※コネクタを基板に対して垂直に保持した状態で真っ直ぐに基板穴へソルダータールを挿入してください。
※基板穴とソルダータールがずれる方向や斜めに傾く様な力を加えないでください。
※無理に斜め挿入を行った場合、ピンの変形、抜けが生じ、コネクタが破損する恐れがあります。
Load the connector into the PWB straight down. Do not tilt or squeeze the connector in wrong directions.
※When touching the connector, be sure not to touch the contacts.
※Load the solder tails straightly into the PWB.
※Do not apply force in such directions that would damage the solder tails.
※In case you push the solder tails in such directions, the pin deformations and pin fallout would occur and damage the connector.



REVISE ON PC ONLY		TITLE: MicroClasp 2.0mm PITCH W/B CONN. SINGLE ROW CONNECTOR 製品仕様書			
A	SEE SHEET 1 OF 17				
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER 513820000-PS		DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL MARKET	SHEET 14 OF 17
EN-127(2015-12)					

Please do the mating as much as possible to along to mating axis. At this time, positioning each side of external faces of receptacle housing and plug and push to mating until both connectors strikes each other (complete mating position). In the case of diagonal mating, touch with external faces with receptacle housing and plug under the angle of 10°lightly, and push to mating in order to avoid the connector break.



	REVISE ON PC ONLY		TITLE: MicroClasp 2.0mm PITCH W/B CONN. SINGLE ROW CONNECTOR 製品仕様書			
	A	SEE SHEET 1 OF 17				
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER 513820000-PS			DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL MARKET	SHEET 15 OF 17
EN-127(2015-12)						

32. 本製品のリセプタクルハウジング材料はポリアミドを使用しており、吸水状態によって挿抜力・挿入感が変化します。過度な吸水により、挿入時に嵌合相手と若干干渉する場合や、クリック感が弱くなる場合がありますが、製品性能・機能には問題ございません。

Because the receptacle housing material of this product is using polyamide, the water absorption status of the housing material might change insertion force, withdrawal force, or the feeling of insertion. Its excessive water absorption may cause to interfere with insertion a little bit or to weaken the click feeling of the lock when mating. However it does not damage the product's features and functions.

33. リセプタクル ハウジング(製品番号51382****)にリテーナー(製品番号500638**07)を挿入する際、リテーナー先端が挿入済みの端子に突き当たるまで挿入してください。この際挿入初期にリテーナーを下へ傾けると、電線によりガイドされて挿入し易くなります。又、挿入後軽く電線を引っ張って端子が抜け出さないか確認ください。

When inserting the retainer (500638**07) into the receptacle housing (51382****), please ensure that the retainer is inserted completely and touches the end of the receptacle housing. Please insert the terminal in the correct direction. At the beginning of its insertion, the inclined retainer makes the insertion easier because of guided cables. Also, please pull the wire lightly after inserting the terminal to ensure that the terminal is fully inserted and cannot be pulled out.

REVISE ON PC ONLY		TITLE: MicroClasp 2.0mm PITCH W/B CONN. SINGLE ROW CONNECTOR 製品仕様書					
A	SEE SHEET 1 OF 17						
REV.		DESCRIPTION		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER 513820000-PS		DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL MARKET		SHEET 16 OF 17	
EN-127(2015-12)							

REV.	REV. RECORD	DATE	EC NO.	WRITTEN BY :	CHECKED BY :
A	RELEASED	'19/11/06	626873	S. OKUMURA	S. AKIYAMA

	REVISE ON PC ONLY		TITLE: MicroClasp 2.0mm PITCH W/B CONN. SINGLE ROW CONNECTOR 製品仕様書		
	A	SEE SHEET 1 OF 17			
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 513820000-PS			DOC. TYPE PS	DOC. PART 001	CUSTOMER GENERAL MARKET
			SHEET 17 OF 17		EN-127(2015-12)